

公益社団法人砥粒加工学会 研磨の基礎科学とイノベーション化専門委員会 第2回研究会【研磨の温故知新技術と今後の実用展開に向けて】開催ご案内

主催：(公社) 砥粒加工学会 研磨の基礎科学とイノベーション化専門委員会
共催：金沢工業大学 FMIT 研究所

2015年2月、(公社) 砥粒加工学会に「研磨の基礎科学とイノベーション化専門委員会」が設立されました。本専門委員会では、「温故知新」の名言に倣い、研磨の歴史・ノウハウ・技術伝承の在り方を探り、そこから次代に向けた課題の明確化とその解決手法開発に取り組むことを目指します。第2回研究会を【研磨の温故知新技術と今後の実用展開に向けて】と題して開催いたします。多数の皆様のご参加をお待ちしています。



略称: KENMA 研究会

日時：2015年7月22日(水) 13:00~18:30
(研究会・・・13:00~17:00, 情報交換会・・・17:00~18:30)

開催場所：金沢工業大学 KIT 虎ノ門大学院 (愛宕東洋ビル 13F)
【「虎ノ門ヒルズ」の隣のビルです】

〒105-0002 東京都港区愛宕 1-3-4 愛宕東洋ビル 12F&13F
(TEL : 03-5777-2227)

http://www.kanazawa-it.ac.jp/about_kit/access.html#anchor06 (アクセスマップ)

東京メトロ銀座線 虎ノ門駅 徒歩8分 東京メトロ日比谷線 神谷町駅 徒歩8分
都営地下鉄三田線 御成門駅 徒歩8分 JR山手線 新橋駅 徒歩15分



内容：

「テーマ：研磨の温故知新技術と今後の実用展開に向けて」

13:00~13:10 開会挨拶 委員長 金沢工業大学 工学部 機械工学科 教授 畷田道雄

13:10~17:00 話題提供

<技術講演>

1) 13:10~13:45 難研磨材料 - 研磨への取り組み

株式会社ハイテクノス 技術部長 小堀康之氏

2) 13:45~14:20 ドレッシングによる研磨パッド表面性状の再生効果とドレッサに求められる諸元提起

—フレキシブルファイバードレッサの提案も含めて—

昭和工業株式会社 営業技術部 東京営業所長 新井雄太郎氏

3) 14:20~14:55 粘着テープ (PSA) と違う研磨パッド固定技術「Q-Chuck」とその応用技術

丸石産業株式会社 マーケット開発部長 矢島利康氏

14:55~15:05 休憩

4) 15:05~15:40 潜傷を考える

並木精密宝石株式会社 NJC 技術研究所 アシスタントマネージャー 武田秀俊氏

<特別講演>

5) 15:40~16:45 近代研磨技術の発展経緯と今後の課題

(元) 東海大学 工学部 精密工学科 教授 安永暢男氏

16:45~16:50 閉会の挨拶

副委員長 並木精密宝石株式会社 NJC 技術研究所長 會田英雄

17:00~18:30 情報交換会 (軽食を準備します)

参加費：6,000円 (情報交換会・ノンアルコール形式を含む)。当日徴収致します。会場は金沢工業大学 KIT 虎ノ門大学院の会議室です。

※情報交換会終了後には場所を移し「拡大技術交流会 (会費：4,000円)」を開催します。合わせてご参加ください。※

参加申込締切：平成27年6月26日(金)

参加申込先並びに問合せ：金沢工業大学 工学部 機械工学科 畷田道雄

TEL : 076-248-1100 FAX : 076-274-7072 E-mail : uneda@neptune.kanazawa-it.ac.jp

※出来る限りメールでお申し込みください※

KENMA 研究会「第2回研究会」参加申込書

氏名			
勤務先・所属			
参加内容 (参加されるものに○を付けて下さい)	研究会 (情報交換会含む)		拡大技術交流会 (会費：4,000円)
連絡先	住所		
	TEL	FAX	
	E-mail		